

В. Мельник, А. Шостак

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Луцький державний технічний університет

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕМ-ФОТОГРАММЕТРІЇ НАВЕДЕНОГО СТРУМУ

© Мельник В., Шостак А., 2007

Розглянуто питання фотограмметричного оброблення РЕМ-стереозображення, отриманих у режимі наведеного струму. Здійснено експериментальні дослідження, які підтвердили можливість вивчення дефектів, розподілених у приповерхневому шарі досліджуваних матеріалів.

The issues of the photogrammetry processing of the SEM stereo images taken in the induced current mode are considered. The experimental investigations were made, which corroborated the possibility of reliable examination of the defects distributed in the near-surface layer of the investigated materials.

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими завданнями. Режим наведеного струму (НС) растрового електронного мікроскопа (РЕМ) широко використовується для дослідження різноманітних неоднорідностей, наприклад, в напівпровідниках $p-n$ -переходів, двійників, границь зерен тощо, а також мікродефектів різної природи [1]. Вперше контраст зображення в режимі НС для точкових дефектів був теоретично знайдений у роботі Донолато [2] розв'язанням рівнянь дифузії генерованих електронним пучком РЕМ носіїв заряду. Потім Донолато та інші автори розрахували контраст зображення лінійних дефектів (переважно дислокацій). Ці розрахунки перевіряли в численних експериментах і досить добре узгоджувалися з ними. Однак у цих роботах розрахунки стосувалися переважно теорії контрасту, тобто мали якісний характер.

Домінуючою тенденцією сучасності є використання РЕМ для одержання кількісних характеристик досліджуваних мікрооб'єктів [3]. Удосконалення технологій виробництва в різних галузях промисловості є надзвичайно актуальним завданням для одержання конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. Розв'язання багатьох технологічних завдань, спрямованих на одержання матеріалів і продукції з поліпшеними характеристиками, неможливе без аналізу поверхні і приповерхневих шарів, одержання інформації про структуру, якісний і кількісний склад як вихідної сировини, так і одержуваних виробів. Потужним інструментом для розв'язання таких задач є скануюча електронна мікроскопія, що поєднує в собі високу роздільність, можливість дослідження в різних режимах, встановлення локального якісного і кількісного елементного складу матеріалів тощо.

У цьому аспекті актуальну і перспективну є спроба авторів розширити спектр РЕМ-досліджень, інтегруючи метод наведеного струму з фотограмметричним підходом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. За винятком роботи [3], інших публікацій в цьому напрямку немає.

Постановка завдання. Пропонується принципово новий спосіб оброблення РЕМ-зображень, отриманих в режимі наведеного струму.

Мета: постановка і розв'язання прямої фотограмметричної задачі як теоретичної основи для

кількісної РЕМ-мікроскопії діагностування об'єктів з використанням НС.

Виклад основного матеріалу

1. EBIC-контраст РЕМ-зображень об'ємних дефектів

Припустимо, що досліджується напівпровідниковий зразок, обмежений плоскою поверхнею, поблизу якої створене збірне поле так званого бар'єру Шоттки або $p-n$ -переходу. Нехай під цією поверхнею на деякій глибині (a) розташований сферично-симетричний дефект із радіусом (d).

Для одержання зображення в режимі НС РЕМ первинний електронний пучок (електронний зонд) сканує поверхню зразка з дефектом і поділяючи носії заряду полем бар'єра Шоттки.

Зробимо такі припущення: нехай область генерації – однорідна куля радіуса $R/2$, яка дотична до поверхні поділу; рівень інжекції досить малий, тобто число генерованих носіїв заряду набагато менше від числа основних; динаміка рекомбінації на досліджуваній поверхні зразка і на поверхні дефекту нескінченно велика, тобто дефект цілком “поглинає” носії заряду. Контраст зображення такого мікродефекту в режимі НС РЕМ прийнято називати “рекомбінаційним” [1].

За таких припущень концентрацію $p(\vec{r})$ неосновних носіїв заряду можна визначити із дифузійного рівняння

$$D\Delta p(\vec{r}) - p(\vec{r})/\tau = g(\vec{r}), \quad (1)$$

де D – коефіцієнт дифузії, τ – період життя неосновних носіїв заряду і $g(\vec{r})$ – функція генерації. Границі умови для цього рівняння такі:

$$p(\vec{r})|_{z=0} = 0, \quad p(\vec{r})|_{z \in S_D} = 0, \quad (2)$$

де S_D – поверхня кульового дефекту з радіусом d (рис. 1).

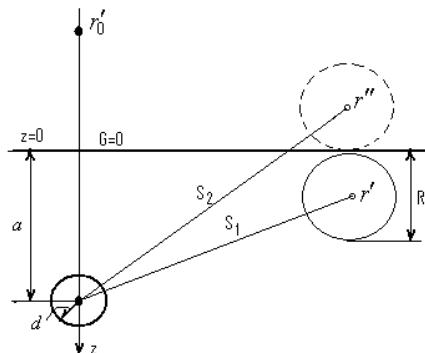


Рис. 1. Схема методу зображення, використаного [1] для розрахунку EBIC-контрасту зображення кульових дефектів з радіусом d

Розв'язок дифузійних рівнянь (в загальному випадку це задача Діріхле) здійснюється застосуванням методу функцій Гріна.

Метод функцій Гріна дає змогу в загальному випадку виразити розв'язок $\Phi(\vec{r})$ задачі Діріхле для області V у формі поверхневого інтегралу [4]:

$$\Phi(\vec{r}) = \int_S G(\vec{r}, \rho) b(\rho) dA(\rho).$$

У нашому випадку – це обчислення концентрації неосновних носіїв заряду, яке зводиться до знаходження функції Гріна $G(\vec{r}, \vec{r}')$ такого рівняння:

$$P(\vec{r}) = \frac{1}{D} \int G(\vec{r}, \vec{r}') g(\vec{r}') d\vec{r}'. \quad (3)$$

Границі умови: $G(z=0)=0$ – на поверхні зразка; $G(r \in S_D)=0$ – на поверхні дефекту.

Розв'язок задачі (1) має вигляд [1]:

$$4\pi G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_i \frac{\exp(-|\vec{r} - \vec{r}_i|)/L}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} + \frac{\exp(-|\vec{r} - \vec{r}'|)/L}{|\vec{r} - \vec{r}'|}. \quad (4)$$

Комп'ютерно-розрахункові дослідження, виконані на основі (4), показали, що EBIC-контраст РЕМ-зображення в області малих напруг прискорення визначається переважно глибиною (a) залягання дефекту з такою аналітичною залежністю:

$$K = \frac{2d}{a} \exp\left(-\frac{2a}{L}\right) \left(\frac{1}{L} + \frac{1}{a}\right) \cdot R. \quad (5)$$

Відповідні розрахунки свідчать, що для отримання EBIC-контрасти в області 60–80 % оптимальні параметри повинні бути такими:

$$a \approx 1 \text{ мкм}; d \approx 1,5 \text{ мкм}; L \approx 20 \text{ мкм}.$$

2. Фотограмметрична модель EBIC-контрастних РЕМ-зображень

Сформулюємо основне рівняння фотограмметричної моделі рівнянням прямої лінії, що з'єднує три точки: центр проекції $S(x, y, z)$, точку зразка $P'(x', y', z')$, і відповідну точку зображення $P''(x'', y'', z'')$. Відповідно до [5] скористаємося напрямними косинусами l, m і n і згідно з рис.2 рівняння прямої запишемо як :

$$\frac{x - x'}{l} = \frac{y - y'}{m} = \frac{z - z'}{n}, \quad (6)$$

де $l = (x'' - x')/d$, $m = (y'' - y')/d$, $n = (z'' - z')/d$, і $d = \sqrt{(x'' - x')^2 + (y'' - y')^2 + (z'' - z')^2}$.

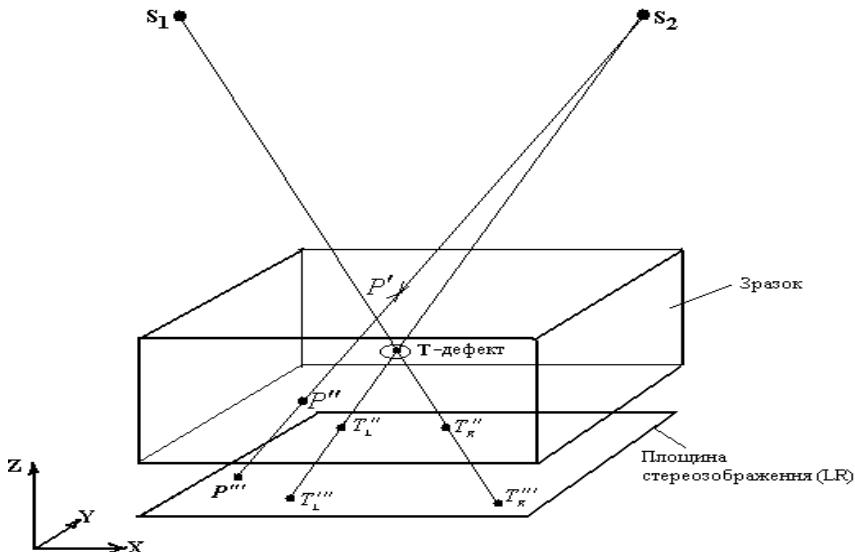


Рис. 2. До фотограметрії EBIC РЕМ-зображення

На основі (6) можна записати три лінійно залежні рівняння, з яких лише два є незалежними:

$$\begin{bmatrix} m & -l & 0 \\ n & 0 & -l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} mx' & ly' \\ nx' & lz' \end{bmatrix}. \quad (7)$$

або в матричному вигляді

$$A\bar{X} - L = 0. \quad (8)$$

Для визначення просторових координат (x, y, z), необхідно, щоб дві чи більше ліній проходили через вибрану точку. Тоді можна розв'язати отриману перевизначену систему за

допомогою стандартного методу найменших квадратів

$$\bar{X} = (A^T A)^{-1} \cdot A^T L, \quad (9)$$

де A – матриця похідних, L – вектор абсолютнох членів, \bar{X} – вектор невідомих координат.

Рівняння (7) є лінійними щодо параметрів $\bar{X}^T = (x, y, z)$. Загальніше формуллювання відповідає такій системі рівнянь:

$$BV + AX + E = 0. \quad (10)$$

де B – матриця часткових похідних рівняння (7) відносно координат (x', y', z') і (x'', y'', z'') , A – матриця часткових похідних відносно невідомих параметрів, V і E – матриці-вектори поправок і вільних членів.

Застосовуючи початкові наближення x^0, y^0 і z^0 для визначуваних параметрів, матриці B_i і A_i для лінії „ i ” задаються в розширеній формі як

$$B_i = \frac{\partial F_i}{\partial(x', y', z', x'', y'', z'')} = \begin{bmatrix} \frac{x^0 - x''}{(x'' - x')^2} & \frac{y'' - y^0}{(y'' - y')^2} 0 & \dots & \frac{x' - x^0}{(x'' - x')} & \frac{y^0 - y'}{(y^0 - y')^2} 0 \\ \frac{x^0 - x''}{(x'' - x')^2} 0 & \frac{z'' - z^0}{(z'' - z')^2} & \dots & \frac{x' - x^0}{(x'' - x')} 0 & \frac{z^0 - z'}{(z'' - z')^2} \\ \end{bmatrix}_i,$$

$$A_i = \frac{\partial F_i}{\partial(x, y, z)} = \begin{bmatrix} 1/(x^0 - x') & -1/1/(x^0 - x') 0 \\ 1/(x^0 - x') 0 & -1/(z'' - z') \end{bmatrix}_i,$$

де

$$\begin{aligned} F_1 &= mx - mx' = ly - ly' \\ F_2 &= nx - nx' = lz - lz' \end{aligned}$$

а вектори V_i і E_i мають вигляд

$$V_i^T = (v_{x'}, v_{y'}, v_{z'}, v_{x''}, v_{y''}, v_{z''}),$$

$$E_i = \begin{bmatrix} \frac{x^0 - x'}{x'' - x'} & \frac{y^0 - y'}{y'' - y'} \\ \frac{x^0 - x'}{x'' - x'} & \frac{z^0 - z'}{z'' - z} \end{bmatrix}_i,$$

$$X^T = (dx, dy, dz).$$

Отже, вектор шуканих параметрів задається як $X^T = (dx, dy, dz)$, де dx, dy і dz поправки до початкових наближень x_0, y_0 і z_0 .

Відповідно до методу найменших квадратів нормальне рівняння такі:

$$A^T (BW^{-1}B^T)^{-1} AX = A^T (BW^{-1}B^T)^{-1} E, \quad (11)$$

де W – матриця ваг. У нашому випадку матриця W – діагональна.

Розміри векторів і матриць відповідно до просторового перетину n -ліній є такими:

$$B(2n \times 6n); A(2n \times 3); W(6n \times 6n); V(6n); \bar{X}(3); \text{ і } E(2n).$$

Апріорна точність параметрів характеризується дисперсійно-коваріаційною матрицею:

$$\sum_{XX} = \sigma_0^2 \left(A^T (BW^{-1}B^T)^{-1} A \right)^{-1} \quad (12)$$

де σ_0^2 – середньо-квадратична помилка одиниці ваги.

3. Формування РЕМ-стереозображення в режимі НС.

Стереопари в РЕМ зазвичай одержують під час зйомки об'єкта під двома кутами стосовно напрямку електронного зонда. Вибір кутів визначається умовами оптимального спостереження стереоефекту і заданої “глибини стереобачення”, що залежить від особливостей досліджуваного об'єкта.

При енергії електронів в зонді 20–50 КеВ електронно-діркові пари НС генеруються до глибини декількох десятків мікрометрів. Генеровані електронним зондом носії будуть дифундувати в підповерхневу область та, рекомбінуючи на структурних недосконалостях, включеннях і інших дефектах матеріалу, відображатимуть їх на зображеннях в сигналі НС. Це зображення є проекцією на поверхню об'єкта зміни сигналу НС, що виникає в приповерхневому шарі матеріалу. Стереофотографії, одержані в РЕМ з використанням сигналу НС, будуть відображати об'ємний розподіл сигналу і пов'язане з ним просторове розміщення дефектів, включень тощо.

Нехай для кожної експозиції реєструюча плівка розміщена паралельно до падаючого променя x_1 або x_2 і, відповідно, під кутом α по відношенню до поверхні кристала з перпендикуляром \bar{e} . Поверхнева точка a відображається на РЕМ-знімках 1 і 2 відповідно в точках a_1 і a_2 , тоді як точка b , розташована нижче від рівня поверхні в точках b_1 і b_2 . Кут стереоконвергенції – $2\beta_c$ (рис.3). На основі рис. 3 глибину h_c можна отримати з такої залежності:

$$h_c = \frac{\overline{a_2 b_2} \cos(\beta_c - \alpha)}{2M \sin \beta_c}, \quad (13)$$

де $\overline{a_2 b_2}$ – різниця паралаксів; M – збільшення.

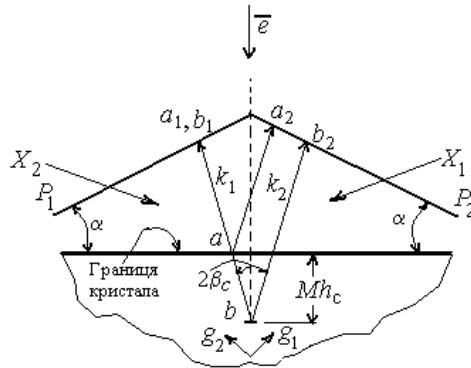


Рис. 3. Формування стереозображення НС

Для практичних цілей важливою є оцінка роздільної здатності РЕМ-спостережень. Роздільність РЕМ-спостережень НС можна визначити так.

Під час електронно-мікроскопічного спостереження виникає кутовий паралакс $\Delta\beta_{el}$, який визначається різницею кутів, пов'язаних зі спостереженням відрізків $a_1 b_1$ і $a_2 b_2$ на знімках $P_1 P_2$ з відстані L :

$$\Delta\beta_{el} = \frac{2M \cdot h}{L} \operatorname{tg} 2\beta_c \quad (14)$$

Як показано в [6], у разі роботи зі стереотелевізійними установками середнє значення зони Панума, якою визначаються умови фізіологічного бачення стереоефекту, в кутових одиницях досягає величини $\sim 55^\circ$. Цю величину використаємо під час оцінювання роздільної здатності по

глибині досліджуваних дефектів в об'єкті з врахуванням $\Delta\beta_{el}$ і умов спостереження стереозображення на екрані дисплея PEM. Тоді при $L=250$ мм і $\Delta\beta_{el}=1,4 \cdot 10^{-2}$ для ΔZ одержимо умову $\Delta Z = 1.3ctg 2\beta_c / M$, що узгоджується з критерієм спостереження стеореопар у просвічуючому електронному мікроскопі [3].

Експериментальні дослідження стереозображення з використанням сигналу НС проводилося на приладі PEM-200. Зміна кута здійснювалася нахилом зразка на $8-12^\circ$.

Об'єктом дослідження взята структура на основі Si, що містить $p-n$ -перехід: глибина залягання $p-n$ -переходу – близько 13 мкм. Сигнал НС знімали з кільцевого контуру (1) (напиленій шар) і подавали на підсилювач НС в PEM-200 (рис.5).

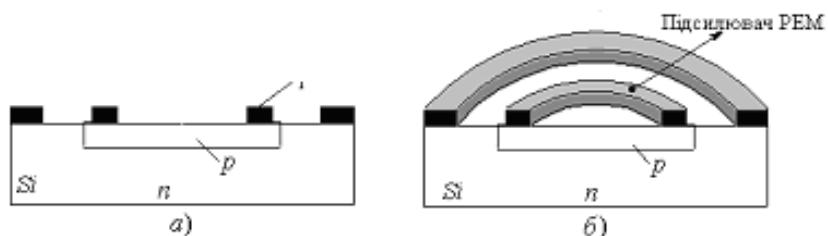


Рис.5. Схема експериментального зразка

На отриманій стереопарі (рис.6) чітко проявляються дефекти в області $p-n$ -переходу (центральна частина) і на периферії. Видно структуру напиленого шару контакту.

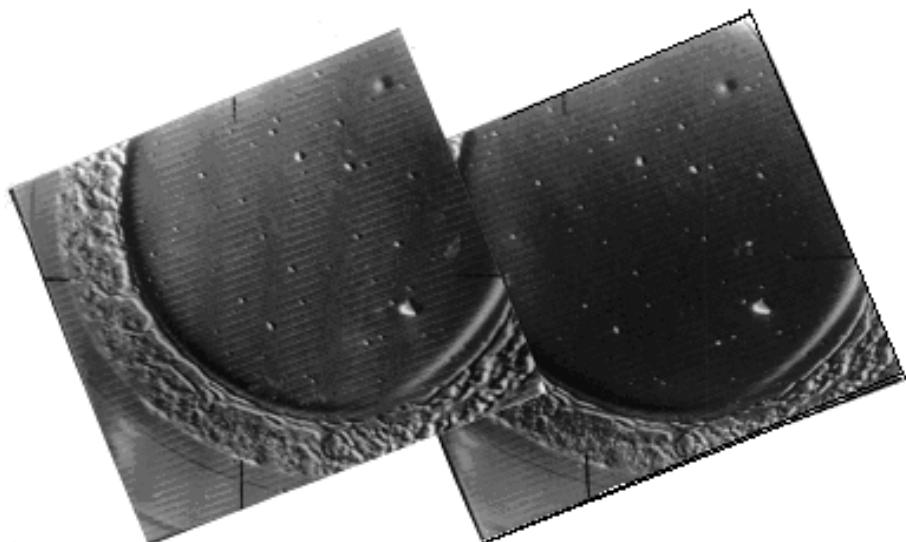


Рис.6. Стереозображення мікрооб'єкта в сигналі НС

Результати виконаних стереовимірювань такі: середня глибина – 11,6 мкм, середня квадратична похибка – 1,5 мкм,

Автори висловлюють вдачність проф. С.А. Діцману (ФГПУ НПО "Оріон", Москва) за допомогу у проведенні експериментальних досліджень.

Висновки. 1. Запропонований підхід уможливлює фотограмметричні вимірювання PEM-стереопар НС.

2. На отриманих стереопарах чітко прослідковується просторовий розподіл дефектів у приповерхневому шарі досліджуваного матеріалу.

3. Точність вимірювань стереозображення НС порядку 2 мкм.

4. PEM-фотограмметрію НС доцільно застосовувати в матеріалознавстві для дослідження і відтворення мікрорельєфу поверхні та просторового розподілу концентрації дефектів, артефактів

тощо. Такі дослідження важливі в нанотехнології.

1. Лук'янов А.Е., Мильников Г.В., Аль Шаер В. EBIC-контраст изображения объемных дефектов в полупроводниках // Изв. АН, сер. физич., 1993. – Т.57. – №8. – С.20–24.
2. Donolato C. // Optik, 1978. – V.52. – №1. – Р.19–22.
3. Дицман С.А., Дубова О.Л. Формирование стереоизображения в РЭМ при использовании сигнала наведенного тока // Изв. АН, сер. физич., 1993. – Т.51. – №3. – С.497–499.
4. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. – М.: Наука, 1970. – С.692.
5. Мельник В.М., Волошин В.У. До теорії РЕМ-фотограмметрії // Вісник геодезії та картографії, 2006. – №5. – С.24–29.
6. Мамичев Т.В. Стереотелевизионные устройства отображения информации. – М.: Радио и связь, 1983.